CeBIT 2006: Bundesministerin Schavan trifft edacentrum

BMBF-Broschüre „Von der Idee zum Chip – EDA – Electronic Design Automation“ auf CeBIT offiziell vorgestellt

Gemeinsam mit dem VDI-Technologiezentrum wurde auf der diesjährigen CeBIT in Hannover die Wertschöpfungskette der Mikroelektronik vorgestellt.

Unter dem Motto „Von Sand und Idee zum Superchip“ waren auf dem Messestand des BMBF einzelne Stationen auf dem Weg zu einem elektronischen Produkt in verschiedenen Vitrinen zu sehen. Die im Auftrag des BMBF erstellte Wanderausstellung des VDI-Technologiezentrums verdeutlicht die Wertschöpfungskette der Elektronik in mehreren Exponaten, wie z.B. Rohsilizium, Wafer und Chip.

Highlight des Eröffnungstages der CeBIT war der Besuch von Bundesministerin Frau Dr. Annette Schavan. Während ihrer eingeplanten fünf Minuten am Stand des BMBF verweilte sie immerhin zwei Minuten vor den Exponaten. Frau Dr. Carola Haumann vom VDI-Technologiezentrum erläuterte der Ministerin dabei insbesondere die Herausforderungen beim Chipent-

Die Broschüre kann beim BMBF bestellt werden und ist online unter www.bmbf.de/publikationen/2697.php als PDF verfügbar.

Kont@kt:
Ralf Popp
fon: 0511 762-19697
popp@edacentrum.de

newsletter edacentrum Probeauszug
Bestellen Sie sich den kompletten Artikel über
newsletter@edacentrum.de

edacentrum, Hannover, Juni 2006

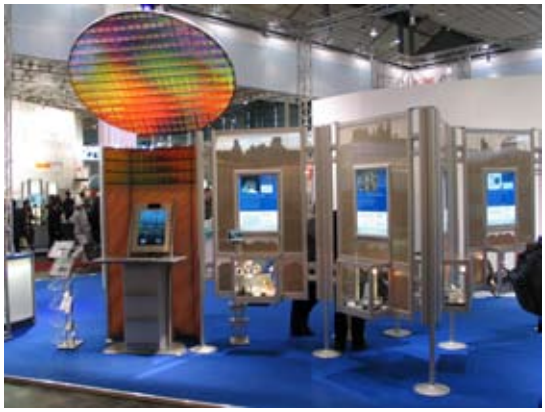

Abbildung E.15:
Niklas Möller vom edacentrum mit Bundesministerin Frau Dr. Annette Schavan

Abbildung E.16:
Die Ausstellung „Vom Sand zum Superchip“ auf dem BMBF Stand in Halle 9

Abbildungen E.15 und E.16

Abbildung E.17:
Wafer mit darauf gefertigten physikalischen Strukturen von Prozessoren und Speicherchips

Abbildung E.18:
EDA – Die Idee und der Sand - Rohstoffe der Chips

Abbildungen E.17 und E.18